

2018年11月8日

各 位

会 社 名 株式会社ブイ・テクノロジー
 代 表 者 代表取締役社長 杉本 重人
 (コード番号：7717 東証一部)
 問 合 せ 先 社長室 IR グループ長 吉村 省吾
 (TEL：045-338-1980)

イノテック株式会社との業務提携および合弁会社の出資比率変更について

株式会社ブイ・テクノロジー（神奈川県横浜市保土ヶ谷区神戸町 134、代表取締役社長 杉本 重人、以下、当社）は、浙江芯暉設備技術有限公司（浙江省海寧市海寧経済開発区隆興路 118 号内メイン事務棟 370 室、董事長 楊 兆明 以下 Z-CSET 社）における半導体事業の第 2 弾として、イノテック株式会社（神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目 17 番 6 号、代表取締役社長 小野 敏彦）と中国における半導体テスター事業について業務提携を行うこと、また、これに伴い、当社が保有する Z-CSET 社の出資分の一部を譲渡することについて基本合意することを本日取締役会にて決議いたしましたのでご報告いたします。

記

1. 業務提携の意義

世界のテクノロジー関連市場は大きく変貌を遂げようとしており、特に中国においては半導体産業を育成するべく国を挙げての取り組みが継続されています。当社は、日本の技術や事業とダイナミックに成長する中国市場の顧客を結びつけ、世界有数のグローバルな装置メーカーを目指す会社として、Z-CSET 社を 2018 年 4 月に設立し、現在、半導体用ウェハ研磨装置事業に取り組んでいます。

この度、当社は、ウェハ研磨装置事業に続く第二のビジネスとして、半導体メモリ及びイメージセンサー用テスター事業をイノテック株式会社と協業し取り組んでいくことを決議いたしました。また、このビジネスを確実に立ち上げるべく、イノテック株式会社に当社が保有する Z-CSET 社の出資分 40%の内 10%を同社に有償で譲渡し Z-CSET 社へ資本参加いただくことを合わせて決議いたしました。

2. 業務提携の内容

当社は、日本発の半導体製造技術の価値を高めるべく Z-CSET 社における半導体テスター事業の企画立案の役割を担うと同時に、イノテック株式会社の協力の下、Z-CSET 社による半導体テスターの製造および販売を実現いたします。

3. 相手先の概要

(1)商号	イノテック株式会社
(2)本店所在地	神奈川県横浜市港北区新横浜 3-17-6
(3)代表者の役職・氏名	代表取締役社長 小野敏彦
(4)事業内容	自社製テストシステム、組込みボードの開発・販売 半導体設計用 (EDA) ソフトウェアの販売、ノイズ解析 モデルベース開発のコンサルティング
(5)資本金の額	10,517 百万円
(6)設立年月日	1987 年 (昭和 62 年) 1 月 5 日
(7)大株主及び持ち株比率	<ul style="list-style-type: none"> ・ 日本投資株式会社 9.56% ・ PHILLIP SECURITIES CLIENTS (RETAIL) 7.92% ・ 株式会社レノ 6.49% ・ 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口) 3.89% ・ CADENCE TECHNOLOGY LIMITED 2.63% <p style="text-align: right;">(2018 年 3 月 31 日時点)</p>
(8)当社と当該会社との関係	<p>当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係、人的関係、取引関係及び関連当事者への該当はありません。</p> <p>また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき資本関係、人的関係、取引関係及び関連当事者への該当はありません。</p>

(9) 当該会社の最近 3 年間の連結経営成績及び財政状況(2018 年 3 月 31 日時点)			
	2016 年 3 月期	2017 年 3 月期	2018 年 3 月期
純資産 (百万円)	24,027	24,620	25,068
総資産 (百万円)	29,798	30,277	32,562
1 株当たりの純資産 (円)	1,336.36	1,366.84	1,396.49
売上高 (百万円)	31,243	28,863	28,735
営業利益 (百万円)	1,012	999	1,244
経常利益 (百万円)	1,162	1,251	1,208
当期純利益 (百万円)	740	806	721
1 株当りの純利益 (円)	42.13	45.93	41.02
1 株当りの年間配当金 (円)	14.00	15.00	30.00

4. 当社出資分譲渡後の合併会社の概要

(1) 商号	浙江芯晖設備技術有限公司 (Zhejiang Chip Sunshine Equipment Technology Co., Ltd.)
(2) 所在地	浙江省嘉興市海寧市海寧經濟開發区隆興路 118 号内メイン事務棟 3 階 370 室
(3) 代表者の役職・氏名	楊兆明
(4) 事業内容	半導体製造装置、半導体ウェハ研磨関連装置、及び部品の研究開発・生産・販売と関連する業務、技術開発・技術移転・技術コンサルタントと技術サービス、製品の輸出入・技術の輸出入・輸出入の代理業務、およびそれらの業務に付帯する一切の業務。
(5) 資本金	12 百万 USD
(6) 出資比率*	海寧市嘉勤投資有限公司*: 55%、当社: 30%、イノテック社: 10% 海寧瑞美科技有限公司: 5%

* : 2018 年 8 月に海寧瑞美科技有限公司は海寧市嘉勤投資有限公司に出資分 55%を譲渡いたしました。

5. 日程

取締役会決議日	:	2018 年 11 月 8 日
出資分の譲渡日	:	2018 年 11 月 (予定)
業務提携の契約締結日	:	2018 年 11 月 (予定)

6. 業績への影響

本件による当社グループの今期業績への影響は軽微であり、また当社出資分の譲渡価額については相手先と守秘義務契約を締結しているため開示を控えさせていただきます。その他、開示すべき重要な事項がございません場合には、別途速やかに開示いたします。

以上